



新しい使命のために、新しい能力化学に入れた「空」と「陸」の最先端の領域に注目が集まる



Trimble Fair 2017



Trimble SX-10 / SKY-Mapper / TBC (出張仕様) デジュー

2017.4.12 (水) 東京 秋葉原

4月12日(水) 株式会社エコー・トリプルとトリプル・パートナー(現)株式会社、(TrimbleFair2017)を開催いたします。同フェアでは、最新の製品展示や早くご覧いただけますことなど、注目を集める測量・設計・建設とICT(建設-Constructor)を支援する「3Dソリューション」(BIM)、その他最先端のデジタル技術と建設機械の「最新ソフトウェア」を展示、それらを取り巻く最新技術(ドローン)を一箇所に集め、展示会場がワンストップとなります。ぜひこの機会に、皆さまにご覧いただき、御覧の御覧を、心よりお待ちしております。

ご挨拶

03-6673-0801
